第二章 ESP8266 SDK 开发环境

本章主要从开发环境搭建、工程模板建立、开发流程说明三个方面进行,在开发环境搭建中,采用了Eclipse+cygwin的开发环境,并在该开发环境下建立了基于NONOS版本的2.0版本SDK和基于MESH版本的SDK工程模板,同时建立了基于RTOS的SDK开发工程模板。

2.1 搭建 ESP8266 开发环境

ESP8266 的编程环境目前主要为在虚拟机(Virtual Box)中安装 Linux 系统进行编译 或者使用安信可公司集成的 ESP8266 IDE 开发环境(Eclipse+cygwin),同时还有 Eclipse+MinGW 等开发方式。

本篇讲的是 eclipse+cygwin 的方式,通过在工程中配置相关的环境变量的方式来实现的,与安信可 ESP8266 IDE 方式有一些细微的区别。

2.1.1 Eclipse 安装

(1) 下载 Eclipse IDE for C/C++ Developers,选择对应的操作系统版本,下载的 Eclipse 为 Zip 包格式,免安装,直接解压至相应文件夹即可。(在此本文示例解压至系统程序目录下 C:\Program Files\eclipse)。

下载地址: https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/



(2) 下载安装 JRE, 因为 Eclipse 运行需要 Java Runtime Environment (JRE) 支持, 在系统未安装 JRE 时,运行 Eclipse 会出现以下错误。



Java SE Runtime Environment 8 Downloads **JRE** Do you want to run Java™ programs, or do you want to develop Java programs? If you want to run Java programs, but not develop them, download the Java Runtime Environment, or JRE™. If you want to develop applications for Java, download the Java Development Kit, or JDK™. The DK includes the JRE, so you do not have to download both separately 地图 网页 新闻 贴吧 知道 音乐 图片 视频 JRE 8u121 Checksum 百度为您找到相关结果约12,500,000个 Java SE Runtime Environment 8u121 ary Code License A software. Java Runtime Environment最新官方版下载 百度软件中心 O Accept License Agreement Decline License Agreement Product/File Description | File Size | xxx86 | 56.92 MB | 1/12 | xxx84 | 56.92 MB | 1/12 | xxx84 | 54.39 MB | 1/12 | xxx84 | 70.28 MB | 1/12 | xxx84 | 70.28 MB | 1/12 | xxx84 | 50.93 X | 53.91 MB | 1/12 | xxx84 | 52.93 MB | 1/12 | xxx84 | xxx 由脑版 Mac 版 Product / File Des Linux x86 Linux x84 Linux x64 Linux x64 Mac OS X Mac OS X Solaris SPARC 64-bit Solaris x64 Windows x86 Ofline Windows x86 Ofline Windows x86 Ofline Windows x86 Ofline 版本: 8.0.1210.13 大小: 53.8M 更新: 2017-01-18 环境: WinXP/Win2003/Win7/Win8 ♥ 使用百度下载助手进行安全高速下载。 53.81 MB 59.17 MB 高速下载 普通下载

直接百度搜索"JRE"或者于 Oracle 官网下载 JRE, 下载对应操作系统的 JRE 安装即可。

安装完毕后,可以正常运行 Eclipse 说明本操作步骤完成。

2.1.2 cygwin 安装

(1) 从云盘链接下载 cygwin 压缩包,直接解压至相应的文件夹即可(在此本文示例解 压至系统程序目录下 C:\Program Files(x86)\cygwin)。

Windows x64 Offline

Windows x64

参考: Win32 系统下, 拷备至 C:\Program Files Win64 系统下, 拷备备至 C:\Program Files (X86)

2.1.3 ESP8266 SDK 下载

关于 ESP8266 的 SDK 大版本上主要包括了 NONOS SDK 和 RTOS SDK, 其中 NONOS SDK 最 新版本为 2.0, RTOS SDK 版本为 1.5, 同时还有一个特殊的版本为基于 NONOS SDK 1.5.3 版 本的 MESH 版本, 当具有 MESH 自组网的应用需求时, 请选择 MESH 版本的 SDK。

所有的 SDK 都可以在乐鑫官方论坛 (http://bbs.espressif.com/) 下载, 进行 SDKs 页面,选择对应的版本。

♦ DOWNLOADS		TOPICS	POSTS	LAST POST
0	SDKs Download Software Development Kits here.	27	34	GO TO GITHUB for LATEST SDK l 请 by ESP_Lishuo G Mon Nov 14, 2016 5:38 pm
Ţ	APKs Download Android Packages (APKs) here.	Total redirects:	Total redirects: 28904	
ţ	Demos Check out our MP3 decoder and Methodomochage. No unread posts	Total redirects: 34355		
0	Tools Download in-house designed tools here.	4	5	Re: Tool: Reduce more power c by ESP_Alfred ? Tue Feb 02, 2016 10:22 pm

(1) ESP8266 NONOS SDK V2.0

下载地址: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&t=2451

(2) ESP8266 RTOS SDK V1.5

下载地址: https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK

(3) ESP8266 MESH V1.3.2 With SDK V1.5.3

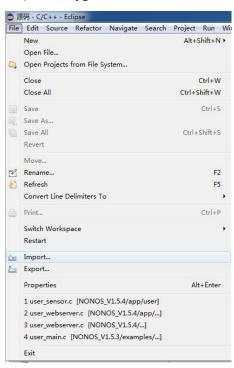
下载地址: https://github.com/espressif/ESP8266_MESH_DEMO/releases/tag/v1.3

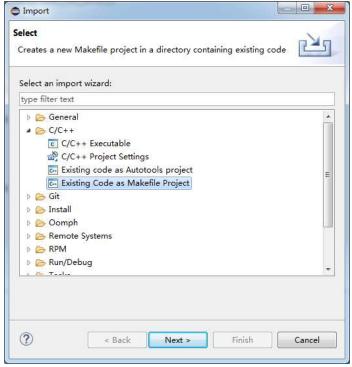
2.2 建立 ESP8266 开发工程

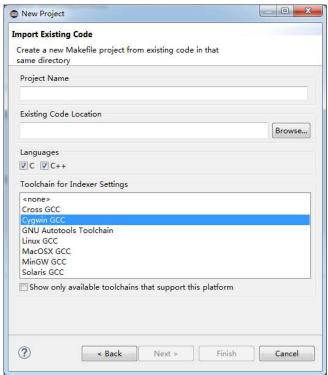
搭建 ESP8266 工程模板,主要包括导入工程、修改路径、工程结构设置

2.2.1 ESP8266 SDK 工程导入建立

(1) 导入 Makefile 工程,选择 Cygwin 工具链



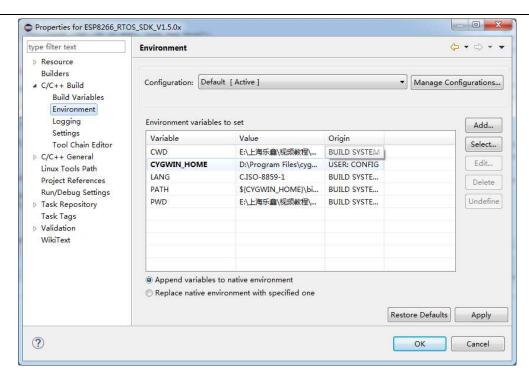




注:如果没有 Cygwin GCC 选项,请取消下方 show only available toolchains that support this platform 勾选框。

2.2.2 ESP8266 SDK 工程路径配置

点击相应的工程,选择属性,如下图,选择 C/C++ Build 下的编译环境,配置工程的相应编译路径:



需要配置的路径包括 CYGWIN_HOME 和 PATH 两项:

(1) CYGWIN_HOME 为 cygwin 的安装路径

(如: C:\Program Files (x86)\cygwin)

- (2) 在 PATH 路径下添加 xtensa 处理器的编译路径
 - C:\Program Files (x86) \cygwin\opt\xtensa-lx106-elf\bin
- (3)与 NONOS 工程配置有一些区别在于, RTOS SDK 的路径配置完毕后, 需要修改工程用户文件夹下的 Makefile, 指定 SDK 路径 (SDK_PATH)和 BIN 路径 (BIN_PATH), 修改后如下图所示:

```
13#
14 TARGET = eagle
15 #FLAVOR = release
16 FLAVOR = debug
17
18 #EXTRA CCFLAGS += -u
1 parent_dir:=$(abspath $(shell pwd)/$(lastword $(MAKEFILE LIST)))
 parent_dir:=$(shell dirname $(parent_dir))
 parent_dir:=$(shell dirname $(parent_dir))
 SDK_PATH= $(parent_dir)
 BIN_PATH=$(SDK_PATH)/bin
26 ifndef PDIR # {
27 GEN IMAGES= eagle.app.v6.out
28 GEN BINS= eagle.app.v6.bin
29 SPECIAL_MKTARGETS=$(APP_MKTARGETS)
30 SUBDIRS=
31
      user
```

即添加如下路径定义,用于指明 SDK 与 BIN 文件路径配置:

```
parent_dir:=$(abspath $(shell pwd)/$(lastword $(MAKEFILE_LIST)))
parent_dir:=$(shell dirname $(parent_dir))
parent_dir:=$(shell dirname $(parent_dir))

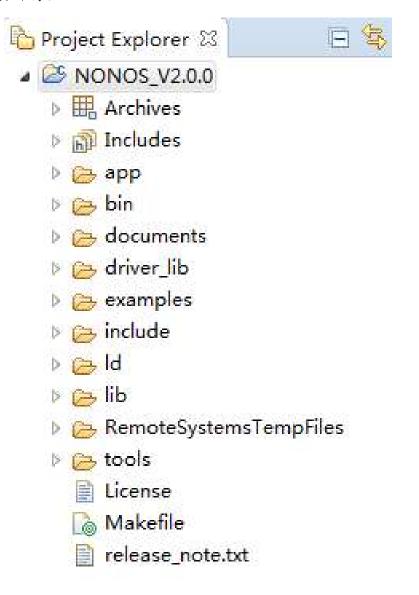
SDK_PATH= $(parent_dir)

BIN PATH=$(SDK PATH)/bin
```

2.2.3 ESP8266 SDK 工程模板设计

1、工程文件结构说明

下图是在导入工程后,在 Eclipse 中显示的一个对应工程模板,其文件夹结构亦如 Eclipse 中显示完全一样,该工程模板与乐鑫官方 SDK 具有较为一致的对应性,建议按下工程模板开发用户程序。



结合以上工程文件结构,对结构中相应文件夹说明如下,在下面说明中,备注可删除的文件或文件夹可自行删除:

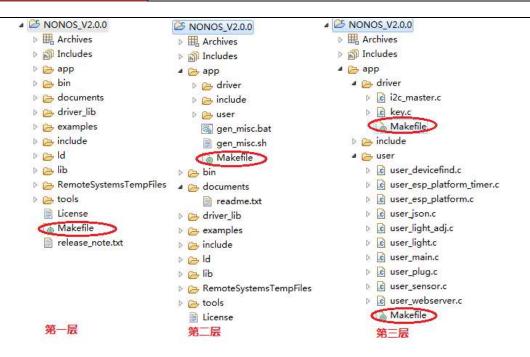
- (1) app:用户程序代码文件夹;
- (2) bin: 用户编译完成后生成的待下载程序文件夹;
- (3) documents: 文档存放文件夹 (可删除);
- (4) driver_lib: 乐鑫官方的相关驱动程序,该目录中的文件,结合用户程序的使用可选择性拷备至用户目录(该文件夹可删除,如果不删除本文件夹,请通过改名或删除以使本文件夹下的 Makefile 文件无效):
 - (5) examples: 乐鑫官方例程文件 (可删除);
 - (6) include: 乐鑫官方 SDK 相关头文件:
 - (7) ld: 程序生成链接文件:
 - (8) lib: 乐鑫官方库文件;
 - (9) RemoteSystemTempFiles: Eclipse 生成的文件;
 - (10) tools: 部分工具文件;
 - (11) License: 乐鑫官方版权说明文件。
 - (12) Makefile: 整体工程编译及链接的文件;
 - (13) relese_note. txt: SDK 版本说明文件

注意:在需要更改文件夹名称时(如 IoT_Demo 更改为 app 时,不要在 eclipse 下进行更改,因为在 eclipse 下进行更改时,会自动进行头文件引用的更改,导致出现引用错误),请在操作系统中进行更改后,在 eclipse 下进行刷新。

注: NONOS 版本的工程文件路径可以为中文路径, RTOS 版本的工程文件路径不可有中文和空格。

2、Makefile 文件说明

在整个工程中, Makefile 的结构分为 3 层, 第一层为工程文件夹下的 Makefile 文件 (1个), 第二层为 app 文件夹下的 Makefile 文件 (1个), 第三层为 app 下的相关文件夹下的 Makefile 文件 (若干), 其三层结构如下所示:



(1) 第一层 Makefile 文件在实际开发时,主要用来修改与模块的对应参数,主要包括是否支持云升级 boot、云升级模式下当前下载的 app、同时还有 SPI 下载相关的参数 SPI_SPEED、SPI_MODE、SPI_SIZE_MAP,实际下载中,SPI 的相关参数可以在 FlashTool 下载时设置,此处可不用更改,boot 及 app 参数说明如下:

B00T?=none

说明:用于选择Boot的版本,通过Boot的版本对应了不同的Flash的组成结构,在Flash容量小于1M时,选择Boot版本为boot.bin;在Flash容量为1M及以上时,选择的Boot版本为boot v1.2+.bin。

选项值: none(无) old (512kFlash) new (1024k+Flash)

APP?=0

说明:用于选择生成的为user1.bin或user2.bin.

选项值: 0(无)1(user1.bin)2(user2.bin)

注: 参考《99c-esp8266 ota upgrade cn v1.6.pdf》

(2) 第二层 Makefile 文件在实际开发时,主要用于修改 app 文件夹下用户的源码编译 关联性,该文件建立了 app 文件夹下子文件夹的 Makefile 的联系,在实际使用时,主要修 改的地方为需引入的子文件夹(SUBDIRS =)和用户程序的组成链接文件 (COMPONENTS eagle. app. v6 =),具体对应位置如下图所示。

```
20 ifndef PDIR # {
                                             41 ifeq ($(FLAVOR),debug)
21 GEN_IMAGES= eagle.app.v6.out
                                             42
                                                      TARGET_LDFLAGS += -g -02
22 GEN_BINS= eagle.app.v6.bin 43
23 SPECTAL_MKTARGETS=$(APP_MKTARGETS) 44
                                             43 endif
    UBDIRS=
                                             45 ifeq ($(FLAVOR), release)
                                             46 TARGET_LDFLAGS += -g -00
47 endif
       user
       driver
                                                     PONENTS_eagle.app.v6 = user/libuser.a \
28 endif # } PDIR
30 APPDIR = .
                                                     driver/libdriver.a
31 LDDIR = ../ld
                                             53 LINKFLAGS_eagle.app.v6 = \
54 -L../lib \
33 CCFLAGS += -Os
                                                     -nostdlib
35 TARGET_LDFLAGS =
                                                     -T$(LD_FILE)
```

同时在部分特殊的情况下,可能会对引入官方库文件进行添加或删除,相应的修改位置为LINKFLAGS,通过修改该参数以添加对应的链接库,如下图所示:

```
49 COMPONENTS_eagle.app.v6 = \
50
       user/libuser.a \
       driver/libdriver.a
51
52
53 LINKFLAGS_eagle.app.v6 = 54 -L./lib \
        nostdlib
55
       -T$(LD_FILE)
56
       -Wl,--no-check-sections \
57
58
       -Wl,--gc-sections
59
       -u call_user_start
       -Wl,-static
66
       -Wl,--start-group
       -lc
       -lgcc
       -lhal
       -lphy
       -lpp
       -lnet80211
       -llwip
       -lwpa
       -lcrypto
71
       -lmain
72
       -ljson
73
       -lupgrade\
       -lssl
74
       -3 pwm
75
       -lsmartconfig \
76
       $(DEP LIBS eagle.app.y
77
       -Wl, --end-group
78
```

(3) 第二层 Makefile 文件非常简单,在实际开发时,只需要更改对应的文件夹源码生成文件 (GEN_LIBS =),具体修改位置如下图所示:

```
3# Required variables for each makefile
4# Discard this section from all parent makefiles
                                                                                                                         SUBDIRS (all subdirs with a Makefile)
                                                                                                                         GEN_LIBS - list of libs to be generated ()
GEN_IMAGES - list of images to be generated ()
COMPONENTS_XXX - a list of libs/objs in the form subdir/lib to be extracted and rolled up into a generated lib/image xxx.a ()
 5 # Expected variables (with automatic defaults):
        Expected variables (with automatic defaults):
    CSRCS (all "C" files in the dir)
    SUBDIRS (all subdirs with a Makefile)
    GEN_LIBS - list of libs to be generated ()
    GEN_THAGES - list of images to be generated ()
    COMPONENTS xxx - a list of libs/objs in the form
    subdir/lib to be extracted and rolled up into
    a generated lib/image xxx.a ()
                                                                                                                 .0#
                                                                                                                4 indef PDIR
GEN_LIBS = libdriver.a
Gendif
14 if def PDIR
15 GEN_LIBS = libuser.a
10 endif
                                                                                                                 10 # Configuration i.e. compile options etc.
11 # Target specific stuff (defines etc.) goes in here!
                                                                                                                12# Generally values applying to a tree are captured in 13# makefile at its root level - these are then overr
19 *******************************
20 # Configuration i.e. compile options etc.
21 # Target specific stuff (defines etc.) goes in here!
                                                                                                                4 #
                                                                                                                         for a subtree within the makefile rooted therein
22# Generally values applying to a tree are captured in the 23# makefile at its root level - these are then overridden
                                                                                                                !6 #DEFINES +=
       for a subtree within the makefile rooted therein
                                                                                                                 26 #DEFINES +=
                                                                                                                19 # Recursion Magic - Don't touch this!!
```

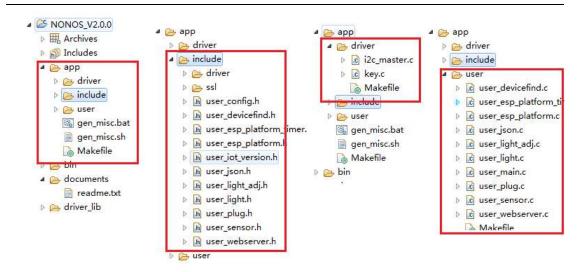
user文件夹下Makefile

driver文件夹下Makefile

- (4) 三层 Makefile 文件在使用时, 具体修改步骤如下:
- ①修改第一层 Makefile, 结合实际的应用开发需求,确定是云端升级方式还是非云端升级方式;(后期也可随意更改)
- ②建立 app 程序文件夹下的源程序分类子文件夹(如 driver、user);(后期也可随需要增加)
- ③修改第三层源程序分类子文件夹下 Makefile, 指定该文件夹下的源代码生成文件*.a:
- ④结合 app 程序文件夹下的源程序分类子文件夹和相应的 Makefile 中生成文件, 修改第二层 Makefile 中的 SUBDIRS 和 COMPONENTS eagle. app. v6。

3、app 程序文件夹结构说明

如上述工程模板,其中 app 文件夹下包括三个文件夹 driver、include、user,其中 driver 文件夹用于存放驱动相关的源程序 (*. c) 文件 (来源于工程目录下的 driver_lib 文件夹), user 文件夹用于存放用户程序源文件 (*. c) 文件, include 文件存放源程序需要引用的头文件 (*. h), 文件夹目录结构如下:



在 include 文件夹下,其目录下首先存放的为用户程序文件夹(user)中引用的头文件,在该文件夹下建立了子文件夹 driver 用于存放驱动程序文件夹(driver)中引用的头文件,此结构不建议更改,若需要增加新的文件夹时,在 app 目录下建立对应的文件夹用于存放源程序(*.c)文件,同时在 include 下建立同样的文件夹用于存放相应的头文件(*.h)。特别是关于 include 文件夹下的 user_config.h 等部分特殊文件,不建议修改存放位置,因其在官方 SDK 驱动文件中已建立对应的引用,修改会导致较多的连锁修改,对后其对 SDK 进行版本更新时文件比较带来麻烦。

2.3 ESP8266 SDK 开发流程

2.3.1 工程编译

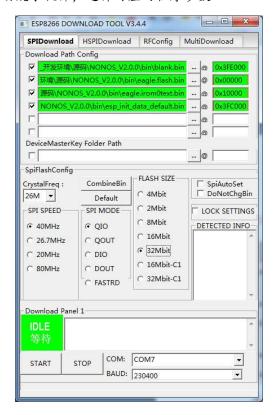
在此介绍开发流程时,使用对官方的 example 中 IoT_Demo 程序直接进行编译,通过在工程文件夹右键选择 Build Project 实现对工程文件的编译,编译成功后,在 console 框中会显示如下对应的信息,表明编译成功。

从以上编译结果显示中,可以得到对应程序文件的烧录地址, eagle. flash. bin 烧录地址为 0x00000, eagle. irom0text. bin 烧录地址为 0x10000 (eagle. irom0text. bin 的烧录地址在 SDK 1.5 版本和 SDK 2. 版本不同, SDK 1.5 中烧录地址为 0x40000)

2.3.2 程序烧录

程序烧录的步骤包括设置参数、模块烧录 2 个步骤,烧录软件采用为乐鑫官方的flash_download_tools。

(1) 设置参数:启动烧录软件,选择对应的程序参数



4M Flash (编码地址:0~400000)

3.1.4. 4096 KB Flash

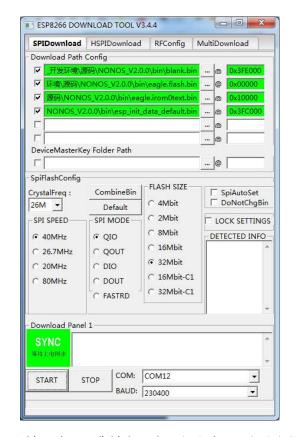
bin	Address	Description
master_device_key.bin	0x3E000	Obtained from Espressif Cloud by users to get Espressif Cloud service
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	Contains default RF parameters provided in SDK
blank.bin	0x3FE000	Contains default system parameters provided in SDK
eagle.flash.bin	0×00000	Compiled from SDK
eagle.irom0text.bin	0x40000	Compiled from SDK

注: 参考文档 3A_ESP8266_Flash_tool_user_manual_EN_v1.0

3.2.4. 4096 KB Flash

bin	Address	Description
master_device_k	0x3E000	Obtained from Espressif Cloud by users to get Espressif Cloud service.
ey.bin	(suggest to revise)	Located in user parameter area. The default address in IOT_Demo is 0x3E000, which can be changed by the user.
		If selecting 4 in STEP 5 during the compilation, it is suggested to change the address to $0x7E000$.
		If selecting 6 in STEP 5 during the compilation, it is suggested to change the address to $0xFE000$
		Refer to http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=305 for details
esp_init_data_de fault.bin	0x3FC000	Contains default RF parameters provided in SDK
blank.bin	0x3FE000	Contains default system parameters provided in SDK
boot.bin	0x00000	Boot loader provided in SDK. Latest version is recommended.
user1.bin	0x01000	Compiled from SDK
user2.bin	0x81000	Compiled from SDK, does not need to be burned into Flash

(2) 程序烧录: 选对与模块连接对应的串口,点击 START 按钮,进行烧录等待同步信号状态,如下图所示:



重启或复位模块,使模块进入下载模式,进入烧录过程,烧录完毕后,重启或复位模块即可运行模块查看模块运行状态。

注: 下载模式:【MTD0(GPI015):低】【GPI00:低】【GPI02:高】

运行模式:【MTD0(GPI015):低】【GPI00:高】【GPI02:高】

2.3.3 运行测试

由于 ESP8266 的开发无在线调试的功能,因此在实际开发运行测试时,主要需要通过串口或网络输出程序相应的运行信息以确认程序的运行状态。在此将建立一个基础应用的工程模板,该工程模板未实现用户功能函数,采用 UART 调试的方式,原有固件会自动启动 WIFI 的相应功能。

在该工程模板中,主要包括设置 UART 串口的波特率和设置模块的 WIFI 模式:

(1) UARTO 波特率设置函数:

uart_div_modify(0, UART_CLK_FREQ / BIT_RATE_115200);

(2) WIFI 工作模式设置:

```
wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE);//
user_set_softap_config("ESP1234", "1234567890", 1);
```